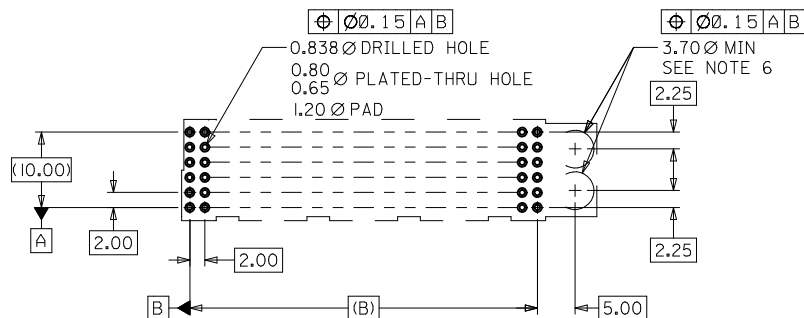
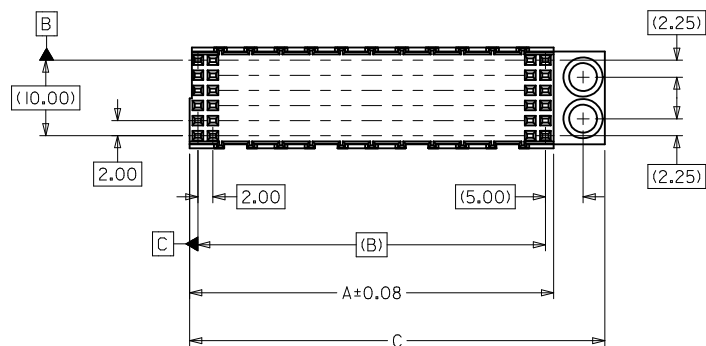
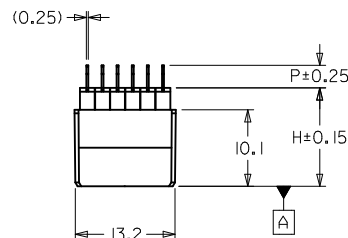
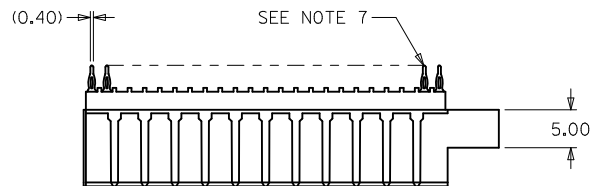




PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE

NOTES:

1. MATERIALS: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS-FILLED, 94V-0, COLOR: BLACK
TERMINALS - COPPER ALLOY
2. FINISH: GOLD (Au) .76 MICROMETER MINIMUM THICKNESS IN CONTACT AREA; SELECTIVE TIN (Sn) 2.50 MINIMUM THICKNESS ON SOLDER TAILS, .88 MINIMUM THICKNESS ON PRESS-FIT TAILS, NICKEL (Ni) OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-73780-999.
4. 144-CKT DAUGHTERCARD STACKING MODULE SHOWN FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. SEE CHART FOR TABULATED DIMENSIONS.
5. 74300-***7 PARTS TO BE PACKAGED IN TUBES PER PK-70873-0872. ALL OTHER PARTS TO BE PACKAGED IN TUBES PER PK-70873-0900.
6. DEPENDING ON APPLICATION, THIS HOLE MAY BE NEEDED FOR CLEARANCE OF BACKPLANE GUIDE PIN. LOCATION OF HOLE WILL DEPEND ON LOCATION OF GUIDE PIN.
7. TRUE POSITION OF PC TAILS IS INSPECTED USING GAUGE NUMBER 73727-0014.

MATERIAL NUMBER ASSIGNMENT

74300 - * | * *

0 = 72-CKT SOLDER TAIL
1 = 144-CKT SOLDER TAIL
7 = 72-CKT PRESS-FIT
8 = 144-CKT PRESS-FIT

DIM "P"
2 = 2.00
3 = 2.50
*4 = 3.00
*5 = 3.50
*6 = 4.00

*PRESS-FIT AVAILABLE IN THESE TAIL LENGTHS ONLY

DIM "H"
3 = 13.0
4 = 14.0
5 = 15.0
6 = 16.0
7 = 17.0

74300-11**/-81**	144	48.17	46.00	54.95
74300-01**/-71**	72	24.17	22.00	30.95
MATERIAL NUMBER	CIRCUIT SIZE	DIM A	DIM B	DIM C

UPDATE TO L.F. ONLY
EC NO: UCP2010-1860
DRWN: JELTON 2010/01/25
CHKD: SDANNELLEY 05/07/07
APPR: SMILLER 2010/02/08

QUALITY SYMBOLS
▽=0
▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)
mm INCH
4 PLACES ± --- ± ---
3 PLACES ± --- ± ---
2 PLACES ± 0.05 ± ---
1 PLACE ± 0.10 ± ---
ANGULAR ± 1/2°
DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY
DRAWN BY DATE
MIBARRA 05/07/07
CHECKED BY DATE
BSMART 05/07/07
APPROVED BY DATE
SMILLER 2010/02/08
MATERIAL NO.
SEE TABLE
SIZE C

SCALE
DESIGN UNITS
METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION
TITLE
SALES ASSY, HDM PB FREE
DAUGHTERCARD STACKING
MODULE, GUIDE OPTION
MOLEX INCORPORATED
DOCUMENT NO.
SD-74300-004
SHEET NO.
1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9